



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

|    |     |
|----|-----|
| 制图 | 赖谊成 |
| 审阅 | 罗云龙 |
| 核准 | 林钟涛 |

SOT23-6

文件名称:  
HG-SOT23-6

文件编号:  
HGWT-230060

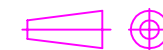
版本 VI.0

比例 1:1

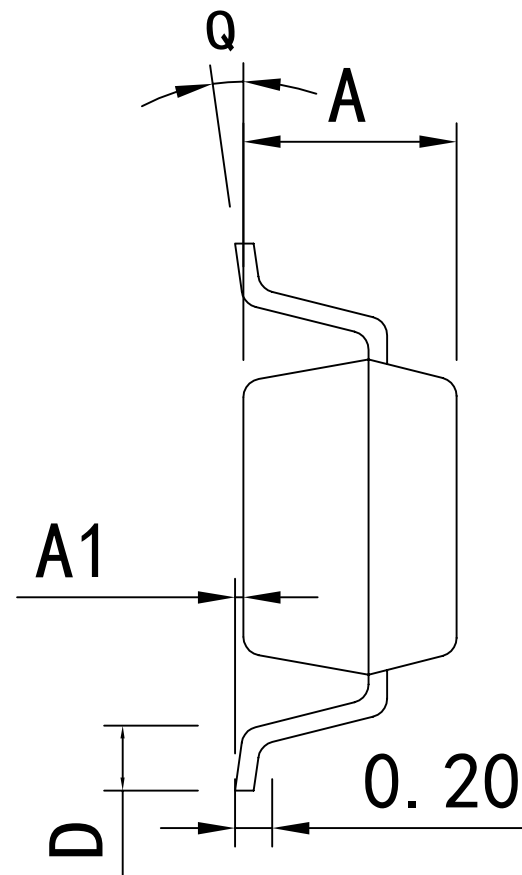
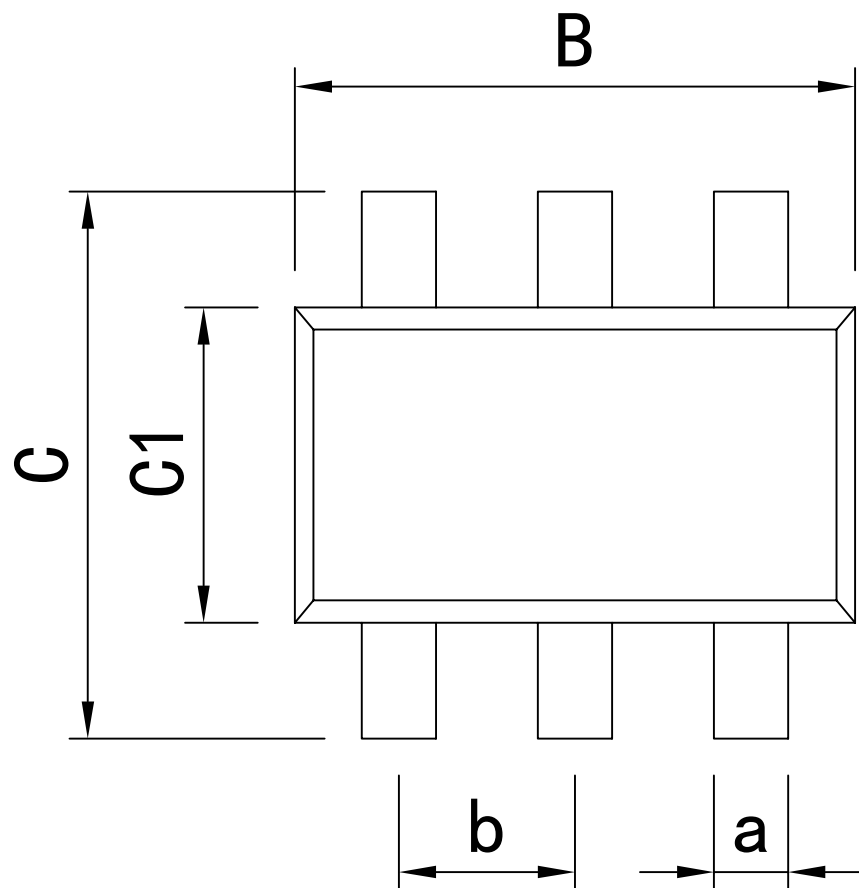
单位 mm

日期 2023-7-11

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT : mm

| DIM. | A    | A1   | B    | C    | C1   | D    | Q  | a    | b    |  |  |  |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| MIN  | 1.00 | 0.00 | 2.82 | 2.65 | 1.50 | 0.30 | 0° | 0.30 | 0.95 |  |  |  |
| MAX  | 1.15 | 0.15 | 3.02 | 2.95 | 1.70 | 0.60 | 8° | 0.50 | BSC  |  |  |  |